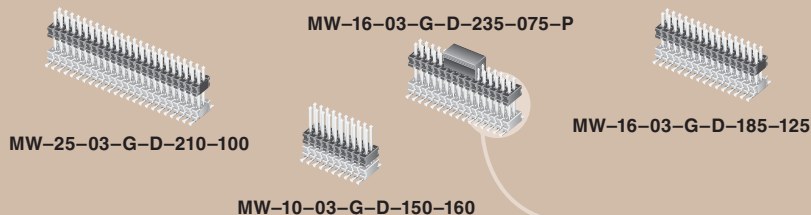


(1,00mm) .03937"

MW 系列



表面贴装微型板间堆叠器

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览
www.samtec.com?MW

绝缘体材料:

顶部: 黑色液晶聚合物

底部: 天然液晶聚合物

端子材料:

磷铜

额定电流:

2.5A @ 80°C 环境

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底

上镀金

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

无铅可焊性:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004" (02-30)

最大 (0,15mm) .006" (31-50)

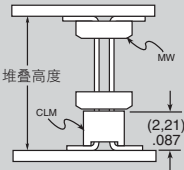


配接:
CLM, MLE

应用

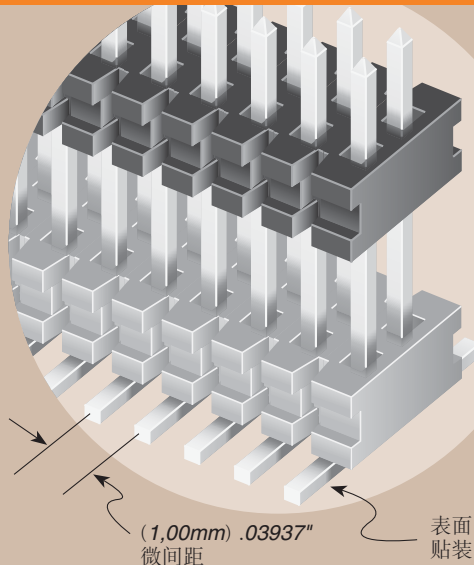
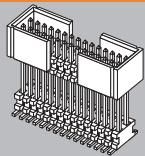
示例		堆叠高度*
引线式样	堆叠高度*	
MW	CLM	
-163-065	-02	(6,35) .250
-233-065		(8,13) .320

*加工条件将影响配接高度。



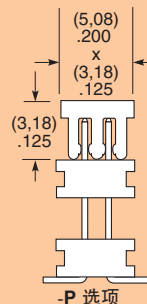
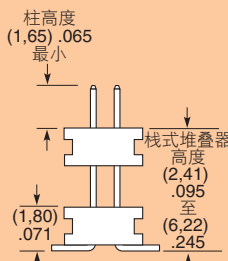
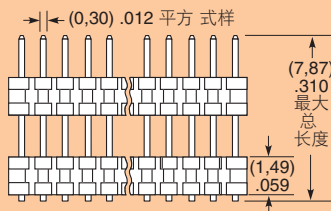
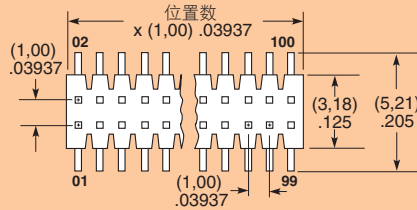
特殊应用选项

提供定位针、
末端护罩和
带导柱的
末端护罩。
请致电 Samtec。

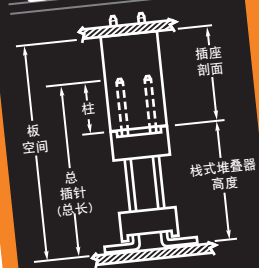


提供可
选末端
护罩和
取放
垫

MW	每排 引脚数	03	电镀 选项	D	栈式堆叠器 高度	柱 高度	选项
	02 至 50		-G = 10μ" (0,25μm) 镀金		-“XXX” = 栈式堆叠器 高度 (以英寸) (2,41) .095 至 (6,22) .245 例如: -245 = (6,22mm) .245"	-“XXX” = 柱高度 (以英寸) (1,65) .065 最小 例如: -065 = (1,65) .065"	-P = 取放垫 (最少 7 个 位置) -TR = 卷带封装



电路板相叠



注: 该系列是
非标准产品, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM